

檔 號：

保存年限：

國立臺北科技大學 函

機關地址：106344臺北市大安區忠孝東路三段一號

聯絡人：黃澤淵

電 話：02-2771-2171#6023

傳 真：

電子郵件：receivable0308@ntut.edu.tw

受文者：國立北門高級中學

發文日期：中華民國115年7月1日

發文字號：北科大產學字第1157900173號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：課程表、海報、學校官網公告文案

主旨：檢送本校與正修科技大學電子工程系合作辦理115年「虛擬實境VR擬真互動系統融入晶圓製程實務職能」資訊（詳如說明），敬請協助公告並轉知學生踴躍報名，請查照。

說明：

- 一、本課程結合虛擬實境（VR）擬真互動技術與晶圓製程實務職能培訓，透過沉浸式模擬環境，讓學員認識半導體晶圓製造流程、無塵室作業規範及設備操作情境。藉由VR互動實作，提升學員對晶圓製程技術之理解與實務應用能力，培養符合半導體產業需求之基礎專業人才。
- 二、報名資格：國內各大高中職之在學學生。
- 三、課程時間：115年7月27日（一）、7月28日（二）、7月29日（三），共計3天，凡參與全程課程，且符合報名資格者，將於課程結束後由合作企業核發研習時數證明。
- 四、課程地點：正修科技大學電子系館二樓060207會議室（高雄市烏松區澄清路840號）。
- 五、課程人數上限：實體38人。
- 六、報名時間：即日起至115年7月16日（四）17點為止（若人數額滿將提前截止）。
- 七、交通接駁資訊：本課程提供高雄左營站至正修科技大學接駁車服務，相關集合地點、時程及搭乘需求調查，請參閱

國立北門高級中學 115/07/01



報名表單。

八、報名網址：<https://forms.gle/jWVrcq8rSAfvmtfT7>

九、課程聯絡人：教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學黃專員，連絡電話：(02)2771-2171分機6023，電子郵件：receivable0308@mail.ntut.edu.tw、鄭經理，連絡電話：(02)2771-2171分機6012，電子郵件：clcheng@mail.ntut.edu.tw。

十、協辦單位：國立成功大學核心設施中心、酷奇思數位園有限公司、正修科技大學電子工程系。

十一、檢附課程表、宣傳海報及學校官網公告文案電子檔各乙份，敬請貴校協助公告於學校官網「最新消息」之學生專區，或轉知相關科系與班級群組。

正本：各公私立高級職業學校、各公私立高級中學

副本：本校產學合作處、教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學